

2026 IEEE 18th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT)

Oct. 27 - 30, 2026 | Hangzhou, China

赞助方案概览

第十八届IEEE国际固态和集成电路技术会议 (ICSICT 2026)

由IEEE中国联合会、IEEE北京分会、浙江大学、电子科技大学、武汉理工大学和四川省电子学会联合主办，浙江大学集成电路学院和电子科技大学长三角研究院(湖州)承办的 2026 IEEE 第十八届国际固态和集成电路技术会议 (2026 IEEE 18th International Conference on Solid-state and Integrated Circuit Technology, ICSICT 2026) , 定于2026年10月27日至30日在杭州举办。作为中国每两年一届的顶尖学术盛会，ICSICT是固态器件与集成电路领域规模最大、影响力最深远的国际会议之一。

本届会议聚焦数字集成电路与系统设计、模拟电路、器件研发、工艺技术等核心方向，为期四天的议程将通过口头报告、海报展示、专题研讨及特色活动等多种形式，全面呈现全球该领域的前沿突破与创新成果。会议以“推进集成电路技术进步、促进产学研深度融合”为宗旨，届时将有来自世界各国和地区学术界、产业界的 500 余位杰出代表齐聚杭州，共话技术发展趋势，探索产业应用前景。

在此背景下，我们诚邀产业界相关企事业单位作为大赛赞助方积极参与，共同打造一个产学研深度互动、协同创新的平台。通过支持大会，企业不仅能够展示最新技术成果、提升品牌影响力，也将有机会与顶尖研究团队及行业专家深度互动，共同构建开放协作的创新生态，助力人工智能赋能集成电路技术的发展与落地。

铂金赞助 (8万)

- 享有会场外展位2个
- 会场背景板和会议宣传材料冠名赞助单位企业 logo
- 享有 3 个免费参会名额，住宿自理
- 大会报告后产品发布5分钟
- 工业论坛产品详细介绍15分钟

金牌赞助 (5万)

- 享有会场外展位1个
- 会场背景板和会议宣传材料冠名赞助单位企业 logo
- 享有 2 个免费参会名额，住宿自理
- 工业论坛产品详细介绍15分钟

银牌赞助 (2万)

- 享有会场外展位1个
- 会场背景板和会议宣传材料冠名赞助单位企业 logo
- 享有 1 个免费参会名额，住宿自理

展商赞助 (5千/8千)

- 5千---主办方为企业提供1个展位，不供电，1个参会名额无餐食，住宿自理
- 8千---主办方为企业提供1个展位，供电，1个参会名额，住宿自理

合作行业媒体 (限定2家)

- 享有会场外展位1个
- 会场背景板和会议宣传材料冠名赞助单位企业 logo
- 享有 1 个免费参会名额，住宿自理

晚宴独家赞助 (10万)

- 作为开幕式招待会或闭幕式晚宴独家赞助商，由主办方按照赞助方要求组织国际招待晚宴
- 晚宴上安排 10 分钟赞助单位领导致词
- 会场背景板和会议宣传材料冠名赞助单位企业 logo
- 享有会场外展位2个
- 享有 3 个免费参会名额，住宿自理
- 工业论坛产品详细介绍15分钟

集成电路设计智能体大赛赛题冠名赞助

为推动人工智能技术最新成果在集成电路领域的应用，展示集成电路设计以及设计自动化方向上的最新研究成果。ICSICT组委会计划依托会议同步举办集成电路设计智能体大赛 (AI Agent for Integrated Circuit Design)。大赛拟设置数字、模拟、射频、器件四个赛题方向，预期在2026年1月公布竞赛题目。现诚邀国内外EDA企业、集成电路设计企业赞助该比赛，也欢迎各企业技术人员以命题组专家的身份参与大赛。

赛题冠名赞助 (3万/道)

- 企业参与冠名赛题评选及颁奖
- 享有会场外展位1个
- 享有 1 个免费参会名额，住宿自理
- 会议日程对应赛题处展示冠名赞助单位企业的 Logo

人才引进专区赞助

为支持高校及企事业单位的人才招募需求，本次大会特别设立“人才引进专区”，为机构提供集中展示与面对面交流的机会。

人才引进专区赞助 (5千/1万)

- 5千---主办方为企业提供1个展位，用于放置宣传册/招聘资料，单位名称列入人才引进专区展示名单，1个免费参会名额（不含餐食，住宿自理）
- 1万---主办方为企业提供1个展位，用于放置宣传册/招聘资料，单位名称列入人才引进专区展示名单，额外提供1间用于招聘面谈的会议室（可预约使用），1个免费参会名额（不含餐食，住宿自理）

注释：
1个展位标配：1个背景板 (1.8m*2mH) + 1个展桌 (1.8m*0.75mH) + 1个丽屏 (0.8*1.8mH)

赞助联系人：石女士，19981477720

Co-sponsored by

IEEE China Council
中国联合会

IEEE Beijing Section

浙江大学

电子科技大学

武汉理工大学

四川省电子学会

Technically Co-sponsored by

IEEE Nanjing Section

复旦大学

Hosted by

浙江大学

集成电路学院

COLLEGE OF INTEGRATED CIRCUITS

ZHEJIANG UNIVERSITY

UESTC YDRI

电子科技大学

长三角研究院(湖州)

Supported by

北京大学

PEKING UNIVERSITY

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

南京邮电大学

Nanjing University of Posts and Telecommunications

MTT-S

IEEE MICROWAVE THEORY & TECHNOLOGY SOCIETY

Hangzhou Chapter

Media Partner

半导体行业观察

Semi-insights.com

创芯网

EETOP.CN